



Gowin RiscV_AE350_SOC RDS 软件 发布说明

MRN1025-1.3, 2025-02-07

版权所有 © 2025 广东高云半导体科技股份有限公司

 GOWIN 高云、Gowin、GOWIN 以及高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标，本手册中提到的其他任何商标，其所有权利属其拥有者所有。未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止反言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。

版本信息

日期	版本	描述
2023/07/21	1.0	初始版本。
2023/12/29	1.1	● 软件单步调试支持 Gowin Cable（双通道和单通道 FTDI）和 Olimex Cable，及其驱动安装软件 Zadig-2.7； ● Flash Burner 支持 Gowin Programmer； ● 支持更多的应用程序演示； ● 支持 RT-Thread Standard version 软件开发工具包； ● 支持更多中英文帮助文档。
2024/05/20	1.2	● 支持 Gowin GoBridgeDriver 驱动软件； ● 更新 Flash Burner 的 Gowin Programmer 软件； ● 更新应用程序演示； ● 更新帮助文档。
2025/02/07	1.3	更新 Flash Burner，支持 FPGA Fabric 与 RiscV_AE350_SOC 共用 Gowin FTDI USB 编程器以及 WinUSB 驱动。

目录

目录 i

1 关于发布 1

2 平台支持 2

3 文档..... 3

4 技术支持 4

1 关于发布

RiscV_AE350_SOC RDS V1.3 版本软件发布包括 RDS 软件的特征和增强功能，高云半导体建议下载此版本以获得最新的软件改进。

功能和增强总述

软件发布功能项如下表：

特征	描述
RiscV_AE350_SOC RDS 软件：V1.3	
MCU 支持	● GOWIN-AE350 - ADP-AE350-A25-GOWIN
新功能	更新 Flash Burner，支持 FPGA Fabric 与 RiscV_AE350_SOC 共用 Gowin FTDI USB 编程器以及 WinUSB 驱动。
增强	-

2 平台支持

本次软件发布支持的平台有：

Windows	Windows 7/10/11 (64-bit)
---------	--------------------------

3 文档

本次软件发布文档包含 RDS 软件的文档，PDF 文档已打包到安装目录下，也可在高云网站下载或在线查看，文档列表如下：

文档	使用
MUG1026, Gowin RiscV AE350 SOC RDS 软件安装指南	PDF
MUG1025, Gowin RiscV AE350 SOC RDS 软件用户手册	PDF
MRN1025, Gowin RiscV_AE350_SOC RDS 软件发布说明	PDF

4 技术支持

高云半导体提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网址：www.gowinsemi.com

E-mail: support@gowinsemi.com

Tel: 86 755 82620391

